

國立政治大學 函

機關地址：臺北市文山區指南路二段64號

機關傳真：29387749

承辦人：陳瑞英

聯絡電話：02-29393091#66899

受文者：如行文單位

發文日期：中華民國106年3月2日

發文字號：政研發字第1060005620號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：科技部函、構想書、徵求公告

主旨：科技部公開徵求106年度「積層製造(數位製造)產業應用研究專案計畫」，自即日起受理申請「構想申請書」，科技部截止收件時間為106年4月14日(星期五)中午12時止，逾期恕不受理，請查照轉知。

說明：

一、依科技部106年3月1日科部工字第1060014144號函辦理。

二、本計畫屬新推動之旗艦計畫，重點在於挑選政府推動之5+2產業或相關產品，充分運用積層製造之空孔輕量化、客製化、高彈性自動化等優勢，積極發展相關之設備系統、製程、材料及軟體，並以新創事業(Spin-off)、產業創新(Spin-in)及組成產學(研)合作聯盟為最終目標(Endpoint)。

三、計畫申請注意事項：

(一)計畫執行期間自106年08月01日起，以符合計畫目標的跨領域整合型三年期計畫為限。

(二)本計畫與一般專題研究計畫不同，屬積層製造產業應用之整合型計畫，研發領域涵蓋金屬、塑膠及生技醫療器材等積層製造，一計畫一產業應用或一產品應用為必要條件，且需涵蓋設備系統、製程、材料、軟體等領域。

(三)申請流程：計畫申請及審查包含「構想書」及「計畫書」兩階段：

1、構想書：有意申請者，由總主持人彙整各分項計畫提交整體計畫構

想書，並於旨揭期限前將「計畫構想申請書」以pdf檔儲存，以E-mail方式寄至bzchen@most.gov.tw，E-mail主旨請註明「積層製造(數位製造)產業應用研究專案計畫構想申請書-姓名(申請人)」，並去電陳倍甄小姐(02-2737-7528)確認。

2、計畫書：通過構想審查者，請於106年6月13日(星期二)下午5時前由總主持人彙整為一份計畫書，依科技部專題計畫申請方式於線上提出，每件計畫每年申請金額以900萬元為上限。線上申請完成後，請所屬單位於106年6月14日(星期三)中午12點前將申請名冊送達研發處，俾利備函彙送科技部提出申請。

四、本案徵求內容，請逕至科技部網站(<http://www.most.gov.tw/eng/>)-最新消息下載參閱。

五、申請如有疑義，請電洽科技部陳倍甄小姐，電話:(02)2737-7528；申請系統操作問題，請電洽科技部資訊處，聯絡電話：0800-212-058、(02) 2737-7592。

正本：本校各院、所、系、中心

副本：研究發展處

校長 周 行 一